

# Ich habe gute Laune, weil ...

**Beitrag von „DSM2“ vom 31. Oktober 2020, 09:10**

Erdenwind Inc. Ich verstehe deinen Front in meine Richtung nicht.

Die 3 - 2066 Builds die ich mit direct die frames ausgestattet habe laufen auch alle.

Ich habe lediglich darauf hingewiesen das ich das nicht für jedermann empfehlen kann und das beim Frame in Verbindung mit 2066 leicht was schief gehen kann.

In Bezug auf Liquid Metal habe ich gesagt das die 2-3 Grad (Overall) wenn auf IHS aufgetragen keinen nennenswerten Sinn machen. Richtig lesen, dann kommentieren.

Ich habe nicht gesagt das es keinen Unterschied macht, sondern das Risiko es nicht wert ist, zumal ohne Vernickeltem Kühlkörper und wenn die CPU lang genug drin sitzt, die CPU runter flexen kannst.

Da rettet dich auch kein IHS aus Nickel...

Bei Liquid Metal sollte man niemals mit Aluminium oder reinem Kupfer mischen, da dies sich auf dauer verbindet...

Wenn Liquid Metal auf IHS dann nur bei vernickeltem IHS und entsprechend einem vernickeltem Kühlkörperboden.

Risiko der defekten Hardware viel höher und nur 2-3 Grad Overall niedrigere Temperatur, zu einer normalen und ordentlichen Kühlpaste auf dem IHS.

[kaneske](#) Die 4 zusätzlichen Lanes werden via Firmware freigeschaltet. Konnten die alten Boards auch schon.